**推薦信**

**材料科學與工程學系**

**版本一**

本人任職於日月光半導體股份有限公司之工程處長，職掌公司製程技術、設備相關發展單位服務，與郭景智先生共事兩年月餘，認為該員：  
  
一、前期有品保,技術服務等職務歷練,具備設備與製造相關素養，故公司將其分配至打線設備部門擔任設備工程師，該員對半導體封裝已從事相當時間，具備材料、機械、品質、管理等基本知識。而後公司基於培訓工廠幹部之需，認可該員可以接受養成教育，故將該員接受進階陪訓至設備組長一職，以歷練其經驗。  
  
二、該員至公司已屆兩年，穩定性很高並且對公司非常忠誠。在工作表現上均能如期完成職責工作及交辦之專案、事項；並能支援其他部門或同仁之業務。對其參與良率改善、作業性改善、送片能力提升專案尤其印象深刻，不斷與各部門溝通協商並調整設備，展現除專業外更具跨部門溝通之能力。

三、基於以上事由，郭景智先生其誠信、敬業精神與專業技能、積極態度均適合報考 貴校之材料科學與工程學系碩士在職專班，為此據實謹以推薦如上。

**版本二**

本人服務於日月光半導體公司研發部。 現職掌公司先進製程研發、並負責專案、設備事務。期間 對於客戶試產及不同產品規格需求。景智 於交辦專案，均戮力溝通支援，如參與MTBA改善、送片能力提升專案。 尤其印象深刻，景智 於部門溝通協商及設備調整配合，表現負責，不僅符合交期，更優於客戶期望。

今 景智 渴望專業及學術再進修，認知必須再精進，才能實務驗證相融合。於此本人願意推薦景智報考 貴校之材料科學與工程學系碩士在職專班，此據推薦如上。

**精密工程研究所**

**版本一**

本人任職於日月光半導體股份有限公司之工程處長，職掌公司製程技術、設備相關發展單位服務，與郭景智先生共事兩年月餘，認為該員：  
  
一、前期有品保,技術服務等職務歷練,具備設備與製造相關素養，故公司將其分配至打線設備部門擔任設備工程師，該員對半導體封裝已從事相當時間，具備材料、機械、品質、管理等基本知識。而後公司基於培訓工廠幹部之需，認可該員可以接受養成教育，故將該員接受進階陪訓至設備組長一職，以歷練其經驗。  
  
二、該員至公司已屆兩年，穩定性很高並且對公司非常忠誠。在工作表現上均能如期完成職責工作及交辦之專案、事項；並能支援其他部門或同仁之業務。對其參與良率改善、作業性改善、送片能力提升專案尤其印象深刻，不斷與各部門溝通協商並調整設備，展現除專業外更具跨部門溝通之能力。

三、基於以上事由，郭景智先生其誠信、敬業精神與專業技能、積極態度均適合報考 貴校之精密工程研究所碩士在職專班，為此據實謹以推薦如上。

**版本二**

本人服務於日月光半導體公司研發部。 現職掌公司先進製程研發、並負責專案、設備事務。期間 對於客戶試產及不同產品規格需求。景智 於交辦專案，均戮力溝通支援，如參與MTBA改善、送片能力提升專案。 尤其印象深刻，景智 於部門溝通協商及設備調整配合，表現負責，不僅符合交期，更優於客戶期望。

今 景智 渴望專業及學術再進修，認知必須再精進，才能實務驗證相融合。於此本人願意推薦景智報考 貴校之精密工程研究所碩士在職專班，此據推薦如上。